

IC-Sockelleisten im Rastermaß 2,54 mm, gerade

Höchste Kontaktsicherheit durch 4-Lamellen-Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung. Passend für einen Stift Ø 0,4 bis 0,56 mm



Buchsenleisten abgewinkelt und SMD Ausführung

Die Ausführung der Buchsenkontakte ist gleich der geraden Variante (Steckbereich Ø 0,4 mm bis 0,56 mm)



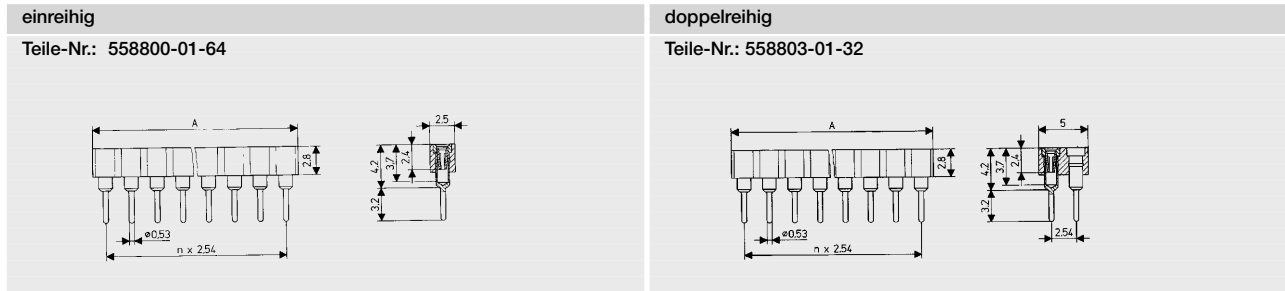
| | gerade | rechtwinklig oder SMD |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| Kontaktmaterial Buchsenleisten | Beryllium-Kupfer gedreht, Nickel 2-3 my, Gold 0,75 my | Gold 0,25 my oder 0,75 my* |
| Isolationsmaterial Buchsenleisten | Polyester, glasfaserverstärkt, UL 94 V - 0 | |
| Betriebsspannung | 150 V DC, 100 V AC | |
| Betriebstemperatur | -55°C bis +125°C | |
| Strombelastbarkeit eines Kontaktes | 1 A | |
| Stiftanzahl je Kontaktreihe (N) | 1-reihig: 1 bis 64 Kontakte 2-reihig: 1 bis 32 Kontakte | |

* Gewünschte Goldauflage bitte angeben.

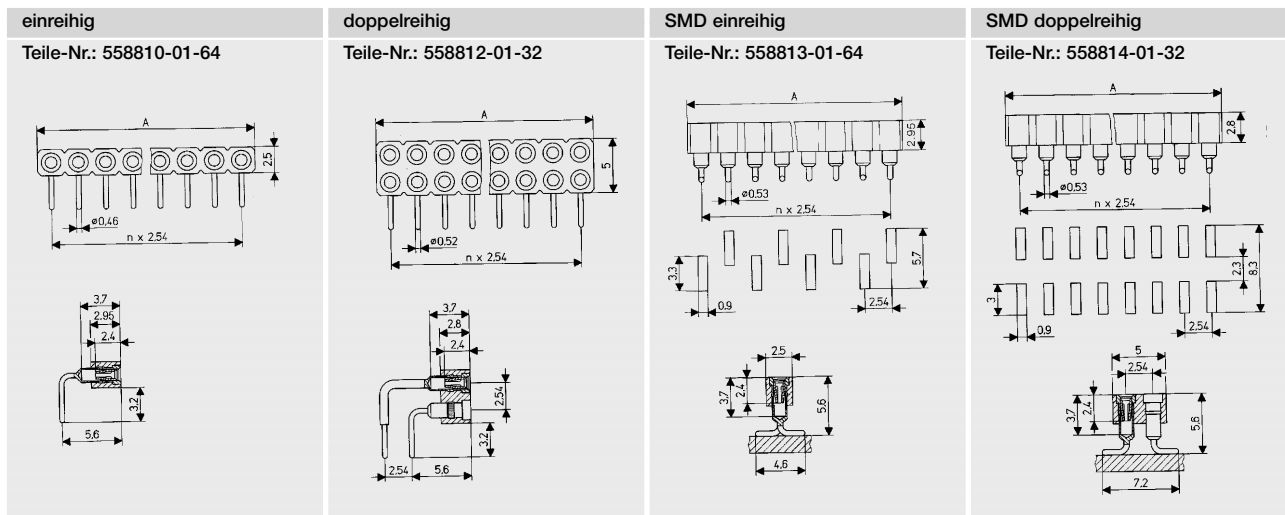


Eberhard Köpf GmbH
Industriestraße 34
D-63920 Großheubach
Tel.: 09371/40 04-0
Fax: 09371/40 04-20
E-Mail: vertrieb@adapt-elektronik.de
Internet: www.adapt-elektronik.de

Details IC-Sockelleisten im Rastermaß 2,54 mm, gerade



Details Buchsenleisten abgewinkelt und SMD Ausführung



Bestellangaben

558800 - 01 - 20 - (0,25)

- Stiftleisten System 558 _____
- Zahlencode entsprechend der Bauform _____
- Stiftlängen-Code (Standard 01 = 3,2 mm) _____
- Stiftanzahl je Kontaktreihe _____
- Goldauflage 0,25 my oder 0,75 my* _____

(*Nur bei abgewinkelter und SMD Ausführung angeben.)